

Family list

11 family members for:

JP2000052369

Derived from 8 applications.

- 1 Rubber for thermal pressed cushion and production thereof, and manufacture of thermal pressed cushions and printed circuit boards**
Publication info: **CN1108910B B** - 2003-05-21
CN1251801 A - 2000-05-03
- 2 Hot-pressed blotter rubber and manufacture thereof**
Publication info: **CN1439672 A** - 2003-09-03
- 3 Rubber for hot press cushioning pad, manufacturing method thereof, hot press cushioning pad and method of manufacturing printed circuit board**
Publication info: **DE69917154D D1** - 2004-06-17
- 4 Rubber for hot press cushioning pad, manufacturing method thereof, hot press cushioning pad and method of manufacturing printed circuit board**
Publication info: **EP0978528 A1** - 2000-02-09
EP0978528 B1 - 2004-05-12
- 5 CUSHION MATERIAL RUBBER FOR HOT PRESS, MANUFACTURE THEREOF, CUSHION MATERIAL FOR HOT PRESS, AND MANUFACTURE OF PRINTED BOARD**
Publication info: **JP3461291B2 B2** - 2003-10-27
JP2000052369 A - 2000-02-22
- 6 RUBBER FOR HEAT PRESS BUFFER, MANUFACTURING METHOD THEREOF, HEAT PRESS BUFFER AND MANUFACTURING METHOD OF PRINTED BOARD**
Publication info: **KR2000017067 A** - 2000-03-25
- 7 Cushion material for hot press, manufacturing method thereof, and method of manufacturing printed circuit board**
Publication info: **TW524739 B** - 2003-03-21
- 8 Rubber for hot press cushioning pad, manufacturing method thereof and hot press cushioning pad**
Publication info: **US6391460 B1** - 2002-05-21

Data supplied from the esp@cenet database - Worldwide

THIS PAGE BLANK (USPTO)

**CUSHION MATERIAL RUBBER FOR HOT PRESS, MANUFACTURE THEREOF,
CUSHION MATERIAL FOR HOT PRESS, AND MANUFACTURE OF PRINTED
BOARD**

Patent number: JP2000052369
Publication date: 2000-02-22
Inventor: YOSHIDA AKIRA; TANAKA ATSUO
Applicant: YAMAUCHI CORP
Classification:
- **international:** B29C43/32; B29C43/20; B29L31/34
- **european:**
Application number: JP19980223162 19980806
Priority number(s): JP19980223162 19980806

Also published as:

EP0978528 (A)



US6391460 (B)



EP0978528 (B)

Abstract not available for JP2000052369

Abstract of corresponding document: **EP0978528**

A value of loss tangent ($\tan \delta$) of a rubber in accordance with dynamic viscoelasticity measurement is set to be 0.04 or lower, when temperature condition is set to press temperature of hot press and frequency condition is set to a time period corresponding to one press cycle of the hot press. Such a rubber is used as a hot press cushioning pad (3).

Data supplied from the **esp@cenet** database - Worldwide

THIS PAGE BLANK (USPTO)

(19)日本国特許庁 (J P)

(12) 公開特許公報 (A)

(11)特許出願公開番号

特開2000-52369

(P2000-52369A)

(43)公開日 平成12年2月22日 (2000.2.22)

(51)Int.Cl.
B 29 C 43/32
43/20
// B 29 L 31:34

識別記号

F I
B 29 C 43/32
43/20

マークド (参考)
4 F 2 0 4

審査請求 未請求 請求項の数25 O.L (全 11 頁)

(21)出願番号 特願平10-223162
(22)出願日 平成10年8月6日(1998.8.6)

(71)出願人 000114710
ヤマウチ株式会社
大阪府枚方市招提田近2丁目7番地
(72)発明者 田中 敦雄
大阪府枚方市招提田近2丁目7番地 ヤマ
ウチ株式会社内
(72)発明者 吉田 晃
大阪府枚方市招提田近2丁目7番地 ヤマ
ウチ株式会社内
(74)代理人 100064746
弁理士 深見 久郎 (外2名)

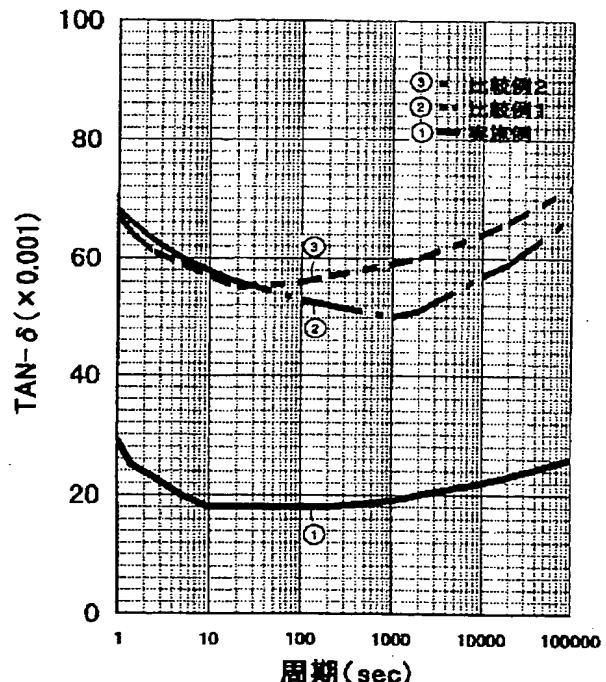
最終頁に続く

(54)【発明の名称】 熱プレスのクッション材用ゴムおよびその製造方法、熱プレス用クッション材ならびにプリント基板の製造方法

(57)【要約】

【課題】 熱プレスのクッション材用ゴムの歪回復性および凹凸追従性を向上させる。

【解決手段】 温度条件を熱プレスのプレス温度とし、周波数条件を熱プレスの1プレスサイクルに相当する時間としたときの動的粘弾性測定によるゴムの損失正接($\tan \delta$)の値を0.04以下とする。



1

【特許請求の範囲】

【請求項1】 温度条件を熱プレスのプレス温度とし、周波数条件を熱プレスの1プレスサイクルに相当する時間としたときの、

動的粘弾性測定による損失正接 ($\tan \delta$) の値が0.04以下であることを特徴とする、熱プレスのクッション材用ゴム。

【請求項2】 前記プレス温度は、150℃～300℃であり、

前記1プレスサイクルに相当する時間は、1秒～ 2×10^4 秒である、請求項1に記載の熱プレスのクッション材用ゴム。

【請求項3】 前記温度条件は、150℃～250℃であり、

前記周波数条件は、1秒～ 1×10^3 秒である、請求項1に記載の熱プレスのクッション材用ゴム。

【請求項4】 热プレスによる接着剤の流動一固化によってプレス対象物を積層一体化する際に使用されるクッション材用ゴムであって、

温度条件を前記熱プレスのプレス温度とし、周波数条件を前記接着剤の流動開始から固化完了までの時間としたときの、

動的粘弾性測定による損失正接 ($\tan \delta$) の値が0.04以下であることを特徴とする、熱プレスのクッション材用ゴム。

【請求項5】 前記温度条件は、150℃～300℃であり、

前記周波数条件は、1秒～ 2×10^3 秒である、請求項4に記載の熱プレスのクッション材用ゴム。

【請求項6】 JIS K 6253によるデュロメータ硬さがA75以下である、請求項1から5のいずれかに記載の熱プレスのクッション材用ゴム。

【請求項7】 フッ素ゴムを主成分とすることを特徴とする、請求項1から6のいずれかに記載の熱プレスのクッション材用ゴム。

【請求項8】 前記ゴムは、ポリオール加硫系のフッ素ゴム成分、加硫剤、加硫促進剤および受酸剤を含むフッ素ゴム組成物であり、

前記フッ素ゴム成分、加硫剤および加硫促進剤の合計が、前記フッ素ゴム組成物全体の80体積%以上である、請求項7に記載の熱プレスのクッション材用ゴム。

【請求項9】 ポリオール加硫系のフッ素ゴム成分、加硫剤、加硫促進剤および受酸剤を含むフッ素ゴム組成物であり、

前記フッ素ゴム成分、加硫剤および加硫促進剤の合計が、前記フッ素ゴム組成物全体の80体積%以上であることを特徴とする、熱プレスのクッション材用ゴム。

【請求項10】 温度条件を熱プレスのプレス温度とし、

周波数条件を熱プレスの1プレスサイクルに相当する時

2

間としたときの、

動的粘弾性測定による損失正接 ($\tan \delta$) の値が0.04以下であるゴムを備えたことを特徴とする、熱プレス用クッション材。

【請求項11】 热プレスによる接着剤の流動一固化によってプレス対象物を積層一体化する際に使用されるクッション材であって、

温度条件を前記熱プレスのプレス温度とし、周波数条件を前記接着剤の流動開始から固化完了までの時間としたときの、

動的粘弾性測定による損失正接 ($\tan \delta$) の値が0.04以下であるゴムを備えたことを特徴とする、熱プレス用クッション材。

【請求項12】 ポリオール加硫系のフッ素ゴム成分、加硫剤、加硫促進剤および受酸剤を含むフッ素ゴム組成物であり、

前記フッ素ゴム成分、加硫剤および加硫促進剤の合計が、前記フッ素ゴム組成物全体の80体積%以上であるゴムを備えたことを特徴とする、熱プレス用クッション材。

【請求項13】 前記ゴムの表面に、離型性処理が施された、請求項10から12のいずれかに記載の熱プレス用クッション材。

【請求項14】 前記ゴムからなる層を1層以上と、織布、不織布、紙、フィルム、箔、シートおよび板の中から選ばれた1種以上からなる1層以上とを積層一体化した、請求項10から12のいずれかに記載の熱プレス用クッション材。

【請求項15】 前記織布、不織布、紙、フィルム、箔、シートおよび板は、合成樹脂、天然ゴム、合成ゴム、金属およびセラミックスの中から選ばれた単独または複合材である、請求項14に記載の熱プレス用クッション材。

【請求項16】 少なくとも一方の表面層が、前記ゴムで構成される、請求項14または15に記載の熱プレス用クッション材。

【請求項17】 前記ゴムの表面に、離型性処理が施された、請求項16に記載の熱プレス用クッション材。

【請求項18】 原料ゴムと、加硫剤、加硫促進剤、受酸剤および可塑剤を混練して練り生地を作成する工程と、

前記練り生地をシート状に加工して未加硫ゴムシートを作成する工程と、

前記未加硫ゴムシートを1次加硫して加硫ゴムシートとする工程と、

前記加硫ゴムシートを前記可塑剤の沸点以上の温度で2次加硫することにより前記可塑剤を揮散させる工程と、を備えた、熱プレスのクッション材用ゴムの製造方法。

【請求項19】 前記2次加硫により、動的粘弾性測定による損失正接 ($\tan \delta$) の値を0.04以下とす

る、請求項18に記載の熱プレスのクッション材用ゴムの製造方法。

【請求項20】プリント基板材料と、クッション材とを積層した状態で熱盤間に配置して加熱・加圧成形するプリント基板の製造方法であって、

前記クッション材は、温度条件を熱プレスのプレス温度とし、周波数条件を熱プレスの1プレスサイクルに相当する時間としたときの動的粘弾性測定による損失正接($\tan \delta$)の値が0.04以下のゴムを含むことを特徴とする、プリント基板の製造方法。

【請求項21】積層構造を持つプリント基板材料と、クッション材とを積層した状態で熱盤間に配置して、熱プレスによる接着剤の流動一固化によって前記プリント基板材料を積層一体化するプリント基板の製造方法であって、

前記クッション材は、温度条件を前記熱プレスのプレス温度とし、

周波数条件を前記接着剤の流動開始から固化完了までの時間としたときの、

動的粘弾性測定による損失正接($\tan \delta$)の値が0.04以下のゴムを含むことを特徴とする、プリント基板の製造方法。

【請求項22】プリント基板材料と、クッション材とを積層した状態で熱盤間に配置して加熱・加圧成形するプリント基板の製造方法であって、

前記クッション材は、ポリオール加硫系のフッ素ゴム成分、加硫剤、加硫促進剤および受酸剤を含むフッ素ゴム組成物を有し、

前記フッ素ゴム成分、加硫剤および加硫促進剤の合計が前記フッ素ゴム組成物全体の80体積%以上であることを特徴とする、プリント基板の製造方法。

【請求項23】前記プリント基板は、表面に凹凸パターンを有する、請求項20から22のいずれかに記載のプリント基板の製造方法。

【請求項24】前記プリント基板は、フレキシブルプリント基板である、請求項20から22のいずれかに記載のプリント基板の製造方法。

【請求項25】前記プリント基板は、ビルドアップ多層配線板である、請求項20から22のいずれかに記載のプリント基板の製造方法。

【発明の詳細な説明】

【0001】

【発明の属する技術分野】この発明は、熱プレス成形に用いられるクッション材、クッション材用ゴムおよびその製造方法に関する。また、この発明は、クッション材を用いたプリント基板、ICカード、液晶表示盤等、特に好ましくはフレキシブルプリント基板(FPC)、ビルドアップ多層配線板等の製造方法に関する。

【0002】

【従来の技術】熱プレスでプリント基板を成形する場

合、プレス対象物を熱盤間に挟み込み一定の圧力と熱をかける方法が用いられる。このようなプレス成形は、プレス対象物の全面に均等な圧力と熱を加えるために、熱盤とプレス対象物との間に平板状のクッション材を介在させた状態で行なわれる。

【0003】このようなクッション材として、従来、シリコーンゴムやフッ素ゴムが使用されていた。

【0004】ところがシリコーンゴムは、ゴム中に含まれるシロキサンの低分子ガスやブリード物を発生し、プレス対象物であるプリント基板等を汚染するという問題

10 があつた。この汚染によって、たとえばプリント基板への印刷特性が悪化したり、プリント基板と補強板等の他部材との接着性が悪化したりする。これらの傾向は、クッション材の使用時間が長期化するに従って加速される。特に、プレス対象物が精密機器部品(たとえばハードディスク用のフレキシブルプリント基板やビルドアップ多層配線板等)の場合、このような汚染が重大な欠陥となっていた。また、シリコーンゴムは、機械的強度の点でも不十分であった。

20 【0005】一方、フッ素ゴムを使用したクッション材の一例として、特公平7-12617号(特開平6-278153号)に開示されたものがある。この公報に開示されたクッション材の配合を表1に比較例1、2として示す。

【0006】上記公報に開示のクッション材は、フッ素ゴムを用いているため、クッション材の耐熱性が向上する。それに加え、クッション性、熱伝導性、耐久性等においても優れた特性を有する。

【0007】

30 【発明が解決しようとする課題】しかしながら、上記クッション材と、表面に凹凸のあるプレス対象物(たとえばFPC)とを、直接接触させるか、フィルム等を介してプレスした場合、クッション材の表面に凹凸が残りやすくなる。すなわち、上記クッション材の歪回復性が不十分であるという問題があった。

【0008】また、熱プレスが接着剤の流動一固化を伴う場合、中でもフレキシブルプリント基板(FPC)の製造におけるベースフィルムと表面フィルムとの接着剤による貼り合わせに上記クッション材を用いた場合、プレス対象物であるFPC中にボイドが残りやすいという問題があった。

40 【0009】この発明は、上記の課題を解決するためになされたものである。この発明の目的は、歪回復性および凹凸への追従性に優れ、プレス対象物中にボイドを発生させることなく、さらには低分子ガスやブリード物を発生しない熱プレス用クッション材、該クッション材に適用されるゴムおよびその製造方法、ならびに該クッション材を用いたプリント基板の製造方法を提供することにある。

50 【0010】

【課題を解決するための手段】本願の発明者らは、熱プレスのクッション材用ゴムの歪回復性を、熱プレスのプレス温度、プレス周期、プレス対象物内部の接着剤の流動挙動等との関係で研究し、熱プレスの使用条件におけるクッション材用ゴムの $\tan \delta$ が 0.04 以下である場合に、ゴムが良好な歪回復性を示すことを知得した。

【0011】本発明に係るゴムは、1つの局面では、温度条件を熱プレスのプレス温度とし、周波数条件を熱プレスの1プレスサイクルに相当する時間としたときの動的粘弾性測定による損失正接 ($\tan \delta$) の値が、0.04 以下のものである。なお、上記熱プレスのプレス温度とは、1プレスサイクル中の熱盤の最高温度のことと称する。

【0012】このゴムを熱プレス用のクッション材として用いることにより、表面に凹凸のあるプレス対象物（たとえば FPC）を熱プレスした場合でも、クッション材の表面に凹凸が残ることを阻止できる。その結果、良好なクッション性を長期間維持することが可能となる。

【0013】上記プレス温度は、150°C～300°Cであり、1プレスサイクルに相当する時間は、1秒～ 2×10^4 秒である。

【0014】また、温度条件は、好ましくは、150°C～250°Cであり、周波数条件は、好ましくは、1秒～ 1×10^3 秒である。

【0015】この条件下において、比較的短いプレスサイクルで行なわれるフレキシブルプリント基板の製造におけるベースフィルムと表面フィルムとの貼り合わせを行なえる。よって、上記の条件下における $\tan \delta$ の値が 0.04 以下であるゴムをクッション材として使用することにより、フレキシブルプリント基板の製造における表面フィルムの貼り合わせ工程においてクッション材の優れた歪回復性を発揮させることができる。

【0016】本発明に係るゴムは、他の局面では、熱プレスによる接着剤の流動一固化によってプレス対象物を積層一体化する際に使用されるクッション材用ゴムであつて、温度条件を熱プレスのプレス温度とし、周波数条件を接着剤の流動開始から固化完了までの時間としたときの、動的粘弾性測定による損失正接 ($\tan \delta$) の値が 0.04 以下のものである。

【0017】このゴムを熱プレス用のクッション材として用いることにより、接着剤の流動一固化によって積層一体化するプレス対象物（たとえば FPC）を熱プレスした場合、接着剤の流動時に生じる不均一な圧力を速やかに均一化することができる。その結果、ボイドの発生を効果的に防止できる。

【0018】なお、ここで言う接着剤の概念には、流動一固化の状態変化を経て 2 層を接合するものの他、流動一固化の後にそれ自体が層を形成しているものも含まれる。これらは、熱可塑性材料または熱硬化性材料であ

る。より具体的には、ホットメルト型の接着剤やプリプレグ等が挙げられる。

【0019】一般的に、上記プレス温度は 150°C～300°C であり、接着剤の流動開始から固化完了までの時間は 1 秒～ 2×10^3 秒の間である。

【0020】上記ゴムの JIS K 6253 によるデュロメータ硬さは、好ましくは、A75 以下である。

【0021】それにより、表 2 に示すようにデュロメータ硬さを従来例よりも小さくすることができ、凹凸への追従性を向上することができる。その結果、前述の優れた歪回復性との相乗作用によって、たとえば表面に凹凸のあるフレキシブルプリント基板に表面フィルムを貼り合わせる際に、表面フィルムとベースフィルムとの間にボイドが発生することを効果的に抑制できる。

【0022】また、本発明に係るゴムは、好ましくは、フッ素ゴムを主成分とする。それにより、耐熱性が優れ、機械的強度が高く、かつ配合された材料のしみだしの少ないクッション材が得られる。

【0023】上記ゴムは、好ましくは、ポリオール加硫系のフッ素ゴム成分、加硫剤、加硫促進剤および受酸剤を含むフッ素ゴム組成物である。そして、フッ素ゴム成分、加硫剤および加硫促進剤の合計は、好ましくは、フッ素ゴム組成物全体の 80 体積%以上である。

【0024】上記のようにポリオール加硫系のフッ素ゴムを使用することにより、クッション材の圧縮永久歪みを小さくすることができ、クッション材の寿命が長くなる。特に、ポリオール加硫剤としてビスフェノール A F を用いた場合には、より効果的に耐熱性を向上させることができる。

【0025】本発明に係るゴムは、他の局面では、ポリオール加硫系のフッ素ゴム成分、加硫剤、加硫促進剤および受酸剤を含むフッ素ゴム組成物である。そして、フッ素ゴム成分、加硫剤および加硫促進剤の合計が、フッ素ゴム組成物全体の 80 体積%以上である。

【0026】本願の発明者らは、上記配合とすることにより、 $\tan \delta$ の値が 0.04 以下であるゴムが得られることを知得した。かかるゴムを熱プレスのクッション材として用いることにより、前述のように歪回復性の優れたクッション材が得られる。

【0027】本発明に係る熱プレス用クッション材は、1つの局面では、温度条件を熱プレスのプレス温度とし、周波数条件を熱プレスの1プレスサイクルに相当する時間としたときの $\tan \delta$ の値が 0.04 以下であるゴムを備える。

【0028】それにより、熱プレスに繰返し使用したときでも極めて良好な歪回復性が得られ、良好なクッション性を長期間維持することができる。

【0029】本発明に係る熱プレス用クッション材は、他の局面では、熱プレスによる接着剤の流動一固化によってプレス対象物を積層一体化する際に使用されるクッショ

ション材であって、温度条件を熱プレスのプレス温度とし、周波数条件を接着剤の流動開始から固化完了までの時間としたときの、動的粘弹性測定による損失正接 ($\tan \delta$) の値が 0.04 以下であるゴムを備える。

【0030】それにより、このクッション材を用いて、接着剤の流動一固化によって積層一体化するプレス対象物（たとえば FPC）を熱プレスした場合、接着剤の流動時に生じる不均一な圧力を速やかに均一化することができる。その結果、ボイドの発生を効果的に抑制できる。

【0031】本発明に係る熱プレス用クッション材は、さらに他の局面では、ポリオール加硫系のフッ素ゴム成分、加硫剤、加硫促進剤および受酸剤を含むフッ素ゴム組成物であり、フッ素ゴム成分、加硫剤および加硫促進剤の合計が、フッ素ゴム組成物全体の 80 体積%以上であるゴムを備える。

【0032】熱プレス用クッション材が上記配合のゴムを備えることにより、歪回復性が向上する。

【0033】上記ゴムの表面に、好ましくは、離型性処理が施される。また、上記ゴムからなる層を 1 層以上と、織布、不織布、紙、フィルム、箔、シートおよび板の中から選ばれた 1 種以上からなる 1 層以上とを積層一体化してもよい。上記織布、不織布、紙、フィルム、箔、シートおよび板は、好ましくは、合成樹脂、天然ゴム、合成ゴム、金属およびセラミックスの中から選ばれた単独または複合材である。

【0034】また、クッション材の少なくとも一方の表面層が、上記ゴムで構成されることが好ましい。より好ましくは、該ゴムの表面に、離型性処理が施される。

【0035】本発明に係る熱プレスのクッション材用ゴムの製造方法は、下記の各工程を備える。原料ゴム、加硫剤、加硫促進剤、受酸剤および可塑剤を混練して練り生地を作成する。該練り生地をシート状に加工して未加硫ゴムシートを作成する。未加硫ゴムシートを 1 次加硫して加硫ゴムシートとする。この加硫ゴムシートを可塑剤の沸点以上の温度で 2 次加硫することにより可塑剤を揮散させる。

【0036】上記の 2 次加硫により、加硫の完結、余剰の加硫剤の分解、加硫時に発生したガスの放散および残留歪みの除去を行なうことができることに加え、歪回復性を向上させることができる。それに加え、上記 2 次加硫により可塑剤を揮散させることができるので、クッション材の使用時に可塑剤がしみだすのを防止することができます。

できる。

【0037】上記 2 次加硫により、好ましくは、 $\tan \delta$ の値を 0.04 以下とする。本発明に係るプリント基板の製造方法は、1 つの局面では、プリント基板材料と、クッション材とを積層した状態で熱盤間に配置して加熱・加圧成形するプリント基板の製造方法であって、クッション材は、温度条件を熱プレスのプレス温度とし、周波数条件を熱プレスの 1 プレスサイクルに相当する時間としたときの $\tan \delta$ の値が 0.04 以下のゴムを含む。

【0038】本発明に係るプリント基板の製造方法は、他の局面では、積層構造を持つプリント基板材料と、クッション材とを積層した状態で熱盤間に配置して、熱プレスによる接着剤の流動一固化によってプリント基板材料を積層一体化するプリント基板の製造方法であって、クッション材は、温度条件を熱プレスのプレス温度とし、周波数条件を接着剤の流動開始から固化完了までの時間としたときの、動的粘弹性測定による損失正接 ($\tan \delta$) の値が 0.04 以下のゴムを含む。

【0039】本発明に係るプリント基板の製造方法は、さらに他の局面では、次のような配合のクッション材を用いる。クッション材は、ポリオール加硫系のフッ素ゴム成分、加硫剤、加硫促進剤および受酸剤を含むフッ素ゴム組成物を有し、フッ素ゴム成分、加硫剤および加硫促進剤の合計がフッ素ゴム組成物全体の 80 体積%以上である。

【0040】上記プリント基板の製造方法によって、ボイドやしづわが発生せず、平滑性に優れ、汚染されることもない、高品質なプリント基板を製造できる。

【0041】上記プリント基板は、表面に凹凸パターンを有する。また、上記プリント基板は、たとえばフレキシブルプリント基板あるいはビルトアップ多層配線板である。

【0042】本発明に係るゴムを備えたクッション材は、かかるプリント基板の熱プレスに際し有効である。

【0043】

【発明の実施の形態】以下、本発明の実施の形態について説明する。

【0044】表 1 は、本発明の実施例および比較例 1, 2 (特公平 7-12617 号におけるサンプル 1, 2 に対応) における配合割合を示す表である。

【0045】

【表 1】

配合	フッ素ゴム	上段 重量部数 下段 (加硫後の体積%)	実施例		
			比重	比較例1	比較例2
受酸剤	ボリオール加硫剤入 (1)	1.61	100 (86.6%)		
	ボリオール加硫剤入 (2)	1.61		100 (45.3%)	100 (87.9%)
充填剤	高活性 MgO (3)	3.5	7 (3.1%)		
	MgO (4)	3.4		12.5 (3.0%)	15.0 (5.4%)
	ZnO	5.5			25.0 (5.6%)
可塑剤	低活性 MgO (5)	3.5	15 (6.7%)		
	中空ガラスベーズ (6)	1.1		55.0 (41.0%)	15.0 (16.8%)
カーブリング剤	ジオクチルジペート (7)	0.95	1 (0%)		
	アクリルエスチル (8)	1.12		6.8 (5.0%)	
	アクリルエスチル (9)	1.11		5.6 (4.1%)	
架橋剤	有機過酸化物 (10)	1	0.25 (0.4%)		
加硫促進剤	Ca(OH) ₂	2.2	4 (2.9%)	3.3 (1.2%)	5.0 (2.8%)
滑剤	ステアリン酸	0.84			0.8 (1.2%)
顔料	弁柄	4.6	1 (0.3%)		
	(11)			0.2 (0.2%)	0.3 (0.4%)

(1) ゲイル G-716 (ボリオール系加硫剤入): ゲイシン工業社製

(2) ゲイル G-755C (ボリオール系加硫剤入): ゲイシン工業社製

(3) ミカマグ 3-150: 協和化学工業社製

(4) マグナット 30: 協和化学工業社製

(5) バイロキスマ 5301: 協和化学工業社製

(6) HSC110A: 東芝バテイニ社製

(7) 2,2'-ビ(4-メタクリロキシジエトキシフェニル)ブロバン

(8) フェノキシジエチレングリコールアクリレート

(9) アレクト KR-TTS: 味の素社製

(10) VUL-CUP 40KE: HERCULES 社製

(11) イブロン・レッド LB-IT034: 住化カーボン社製

【0046】表1に示す配合割合で、各材料を混練してフッ素ゴム組成物を製造し、2本のロールを用いて実施例および比較例1、2の未加硫フッ素ゴムシートを作製した。その後、金型で170℃×30分のプレス加硫（1次加硫）を行ない、厚み2mmの加硫フッ素ゴムシートを作製した。実施例の加硫フッ素ゴムシートについては、さらにオープンで230℃×24時間の2次加硫を行なった。この2次加硫は、可塑剤の沸点以上の温度で行なう。それにより、可塑剤を揮散させることができ、本発明に係るゴムシートを熱プレスのクッション材として使用した場合に、可塑剤のしみだしを阻止することができる。

【0047】なお、積層構造のゴムシートを作成する場合には、未加硫のままでそれらを積層し、1次加硫で互いに接着する。また1次加硫は、160℃～200℃、5分～120分、1kg/cm²～20kg/cm²の条件で行なえばよい。

【0048】2次加硫は、前述したように可塑剤の沸点以上の温度で、かつプレスの使用温度以上の温度で行な

うことが好ましい。2次加硫の温度が低すぎると2次加硫の効果が上がりず、高すぎるとゴムが劣化する。よって好適な2次加硫温度は、200℃～260℃である。

【0049】2次加硫時間は、1時間以上（好ましくは4～30時間）である。時間が短いと2次加硫の効果が上がりず、長すぎても一定以上の効果を期待できない。逆にゴムが劣化する場合がある上、時間の浪費となる。

【0050】2次加硫では、圧力はかけないようにする。また、2次加硫は、ゴムの少なくとも片面が通気性のある状態で行なうのが好ましい。それにより、可塑剤を効果的に揮散させることができる。

【0051】通気性のある状態とは、表面に何も積層されていないか、あるいは織布、不織布、紙等の通気性素材が積層された状態のことである。

【0052】上記ゴムシートの動的粘弾性測定による損失正接 ($\tan \delta$) の値を、次の装置および測定方法により測定した。すなわち、粘弾性スペクトロメータ（岩本製作所（株）製：TYPE VES-FIII）を用い、強制振動非共振法（位相差法）により測定した。そ

11

の結果を図1～図4に示す。

【0053】なお、図1には、 $\tan \delta$ のマスターカーブ(150°C)の比較結果を示す。このマスターカーブは、公知の時間-温度換算則に基づいて周期1秒～ 1×10^5 秒の範囲で作成した。

【0054】図1に示すように、本発明に係るゴムシートの $\tan \delta$ の値が0.04以下であるのに対し、比較例1, 2の $\tan \delta$ の値が0.04より大きくなっているのがわかる。このように $\tan \delta$ の値を従来より小さくすることにより、歪回復性を従来よりも向上させることができる。かかる特性のゴムシートは、特に、表面に凹凸のある製品を熱プレスする際のクッション材として有効である。なお、 $\tan \delta$ の値は、0に近い程好ましい。

【0055】次に、図2～図4を用いて、温度を150°C, 200°C, 250°Cとした場合の実施例および比較例1, 2の $\tan \delta$ の周期分散について説明する。なお、図2～図4では、周期を1秒～ 2×10^3 秒の範囲内としている。この周期は、プレス対象物内で接着剤が流動を開始してから固化を完了するまでの時間に基づいている。また、この周期範囲の熱プレスの典型例として、フレキシブルプリント基板の製造における表面フィルムの貼り合わせ工程を挙げることができる。

【0056】図2に示すように、いずれの温度においても、実施例のゴムシートの $\tan \delta$ の値は0.04以下となっていることがわかる。それに対し、図3および図4に示すように、比較例の $\tan \delta$ の値は、いずれの温度においても0.04より大きくなっていることがわかる。

【0057】のことから、本発明に係るゴムシートは、プレス対象物中の接着剤が流動を開始してから固化を完了するまでの時間(1秒～ 2×10^3 秒)に相当する周期において、優れた弾性を示すといえる。このため、本発明に係るゴムシートを熱プレス用のクッション材に用いることにより、プレス対象物中の接着剤の流動時に生じる不均一な内部応力を速やかに均一化することができ、ボイドの発生を効果的に抑制することができる。

【0058】次に、表2を用いて、実施例と比較例とのJIS K 6253によるデュロメータ硬さの比較を行う。

【0059】

【表2】

	実施例	比較例1	比較例2
デュロメータ硬さ (JIS K 6253)	A80	A87	A78

【0060】表2に示すように、実施例のゴムシートのデュロメータ硬さが、比較例1, 2のそれよりも小さいのがわかる。このように、デュロメータ硬さを小さくすることにより、凹凸への追従性を向上させることができ

10

る。それに加え、図2～図4に示したような優れた歪回復性との相乗効果によって、凹凸のある製品を熱プレスした際に、ボイドが発生することを効果的に抑制することができる。

【0061】なお、デュロメータ硬さは、表2の結果より、A75以下であれば少なくとも比較例の場合より凹凸への追従性を向上させることができるものと考えられる。好ましくは、デュロメータ硬さは、A70以下であり、さらに好ましくは、A65以下である。ただし、デュロメータ硬さはA10以上である必要がある。

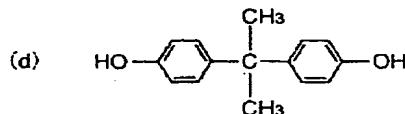
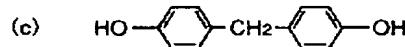
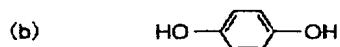
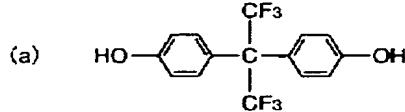
【0062】本発明に係るゴムの形態は、中実体の他に発泡体であってもよい。次に、表1に示す実施例の配合についてより詳しく説明する。まず、主成分であるフッ素ゴムについては、ポリアミン加硫系、ポリオール加硫系および有機過酸化物加硫系のいずれを用いてもよい。このようにフッ素ゴムを主成分とすることにより、耐熱性が良好でありかつ強度が大きくなることに加え、配合された材料のしみだしも少なくすることができる。

20

【0063】特に、ポリオール加硫系のフッ素ゴムを使用した場合には、圧縮永久歪みを小さくすることができ、ゴムの寿命が長くなる。ポリオール加硫剤としては、下記の化学式1の(a)～(d)の4種類を挙げることができる。この中で、(a)のビスフェノールAFが最も耐熱性に優れている。

【0064】

【化1】



40

【0065】表1に示すように、フッ素ゴム、加硫剤および加硫促進剤の合計が、フッ素ゴム組成物全体に対し80体積%以上であることが好ましい。より好ましくは、上記合計が、85体積%以上である。このような配合とすることにより、 $\tan \delta$ の値を低減することができ、歪回復性の優れたゴムが得られた。

50

【0066】次に、加硫促進剤について説明する。加硫

促進剤としては、構造式 $R_4^+ P^- X^-$ で示される有機フオスフォニウム塩、 $R_4^+ N^- X^-$ で示される第4級アンモニウム塩などが好ましい。

【0067】可塑剤については、低沸点のもの、たとえば熱プレスを行なう場合にはプレスの使用温度以下の沸点を有するものを使用することが好ましい。可塑剤の使用量は、ゴム100重量部に対して0.5~5(好ましくは1~2)重量部である。0.5重量部より少な過ぎると加工性を改善する効果が小さくなり、多すぎると可塑剤を揮散させた後のゴムの寸法安定性が悪くなる。

【0068】可塑剤としては、ジ-n-オクチル・フタレート、ジイソオクチル・フタレート、ジイソノニル・フタレート、ジメチル・イソフタレート、ジ-(2-エチルヘキシル)アジペート、ジイソデシル・アジペート、ジ(n-オクチル、n-デシル)アジペート、ベンジルオクチル・アジペート、ジブチルジグリコール・アジペート、ジ-n-アルキル・アジペート、ジ-n-アルキル(C_{6,8,10})アジペート、ジ-(2-エチルヘキシル)アゼレート、ジ-n-ヘキシル・アゼレート、ジ-2-エチルヘキシル・ドデカネジオエート、ジメチル・マレート、ジエチル・マレート、ジ-(2-エチルヘキシル)マレート、ジ-(2-エチルヘキシル)フマレート、トリエチル・シトレート、トリ-n-ブチル・シトレート、アセチル・トリエチル・シトレート、モノメチル・イタコネート、ジメチル・イタコネート、ブチル・オレート、メチル・アセチル・リシノレート、n-ブチル・ステアレート等を挙げることができる。

【0069】上述のような本発明に係るゴムを熱プレス用クッショング材として使用する場合には、ゴムの表面に離型性処理が施されることが好ましい。離型性処理としては、ゴムの特性を損なわないものが好ましい。具体的には、合成樹脂フィルムをゴムの表面に張りつけたもの、ゴムの表面を均一に粗面化したもの、紫外線または電子線照射を施したものなどが挙げられる。

【0070】合成樹脂フィルムとしては、ポリテトラフルオロエチレン(PTFE)、テトラフルオロエチレン-バーフルオロアルキルビニルエーテル共重合体(PFA)、テトラフルオロエチレン-ヘキサフルオロプロピレン共重合体(FEP)等のフッ素樹脂、およびポリイミド樹脂からなるフィルムが好ましい。

【0071】合成樹脂フィルムの厚みは、200μm以下であることが好ましい。より好ましくは、合成樹脂フィルムの厚みは、10μm~50μmである。

【0072】合成樹脂フィルムは、ゴムと接着する接着面に予めコロナ放電や酸等による処理が施されることが好ましい。それにより、合成樹脂フィルムとゴムとの接着性が良好となり、特に接着剤を使用しなくてもゴムの1次加硫時に合成樹脂フィルムとゴムとを接着することができる。接着剤を使用しないことにより、クッショング材の表面にゴムの弾性を生かすことができ、凹凸への追

従性が良好なクッショング材が得られる。

【0073】ゴムと接着する接着面に予め接着剤を塗布した合成樹脂フィルムを使用してもよい。この場合、ゴムを2次加硫した後に合成樹脂フィルムを接着することが可能となる。それにより、合成樹脂フィルムを貼り合わせてない状態でゴムを2次加硫できるため、2次加硫の効率が向上する。

【0074】ゴムの表面を均一に粗面化する手段としては、均一な凹凸面を有する金型、金属板、織布等の転写材から転写する方法が挙げられる。また、その他の物理的処理、化学的処理などによって行なってよい。ゴムの表面を粗面化する場合、表面粗さは、JIS B 0601に定義される算術平均粗さ(Ra)で5μm~100μmとするのが好ましい。

【0075】熱プレス用クッショング材としては、上述のゴムからなる層を1層以上と、織布、不織布、紙、フィルム、箔、シートおよび板の中から選ばれた1種以上からなる1層以上の層とを組合せて積層一体化してもよい。上記織布、不織布、紙、フィルム、箔、シートおよび板は、好ましくは、合成樹脂、天然ゴム、合成ゴム、金属およびセラミックスの中から選ばれた単独または複合材である。

【0076】図6に、クッショング材3の具体的な構造例を示す。図6(a)に示すように、フッ素ゴム7単体でクッショング材3として使用してもよいが、図6(b)~(1)に示すように、フッ素ゴム7と、ガラスクロス8、フッ素樹脂フィルム9、芳香族ポリアミド不織布10、ガラスクロスの両面にフッ素ゴムをコーティングしさらにその表面にポリイミド樹脂をコーティングした表層材11、芳香族ポリアミドクロス12、ガラスクロスにフッ素樹脂をコーティングした層13、ポリイミドフィルム14あるいはアルミニウム板15とを積層一体化してもよい。

【0077】上記フッ素ゴム7の厚みは、たとえば0.5mmである。また、フッ素樹脂フィルム9の厚みは、たとえば25μmである。

【0078】プレス対象物が表面に凹凸パターンを有する場合を考慮して、上記積層体の少なくとも一方の表面層は、好ましくは、ゴムで構成される。表面ゴム層の厚みは、たとえば0.1mm~3.0mmである。より好ましくは、表面ゴム層の厚みは、0.3mm~1.0mmである。表面ゴム層の厚みが小さ過ぎると、均一なシート状に成形するのが難しくなる。また、表面ゴム層の厚みが大き過ぎると、プレスの圧力によるゴムの変形量が大きくなるため、ゴムの破壊が生じやすくなつて耐久性が低くなる。よつて、表面ゴム層の厚みを上述の範囲とすることにより、均一なシート状に成形しやすくかつ耐久性の高い表面ゴム層が得られる。

【0079】上記表面ゴム層を設けた場合には、この表面ゴム層の表面に前述の離型性処理を施すことが好まし

い。図6におけるフッ素樹脂フィルム9は、離型性処理の一例である。

【0080】次に、図5を用いて、本発明に係るゴムを熱プレス用クッション材として用いた場合の熱プレス方法の一例について説明する。

【0081】図5に示すように、熱盤6、6'間にステンレス製の当て板4、4'、クッション材3、3'、離型フィルム5、フレキシブルプリント基板1およびカバーレイフィルム2を配置し、フレキシブルプリント基板1およびカバーレイフィルム2(プリント基板材料)を加熱・加圧成形する。

【0082】この場合に、クッション材3、3'として本発明に係るゴムを用いることにより、前述のように、クッション材3、3'の歪回復性および凹凸追従性向上することができる。それにより、クッション材3、3'の良好なクッション性を長期間維持できるとともに、フレキシブルプリント基板1におけるボイドの発生をも効果的に抑制できる。また、プレス時のガスの発生、分解分子の揮散およびブリード等をも回避でき、フレキシブルプリント基板1やその周辺機器の汚染等を防止できる。さらに、フッ素ゴムを主成分とするゴムを用いることにより、耐熱性に優れかつ高強度なクッション材3、3'が得られる。それにより、クッション材3、3'の耐久性をも向上させることができる。

【0083】なお、本発明に係るゴムを使用したクッション材3、3'は、上記のフレキシブルプリント基板1以外にビルドアップ多層配線板や他のプリント基板、さらにはすべての熱プレスにおいて広く使用可能である。

【0084】以上のようにこの発明の実施の形態について説明を行なったが、今回開示した実施の形態は全ての点で例示であって制限的なものではないと考えられるべ

きである。本発明の範囲は特許請求の範囲によって示され、特許請求の範囲と均等の意味および範囲内でのすべての変更を含む。

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明の実施例の $\tan \delta$ の値と、比較例1、2の $\tan \delta$ の値と併記したグラフである。

【図2】本発明の実施例の $\tan \delta$ の周期分散を示すグラフである。

【図3】比較例1の $\tan \delta$ の周期分散を示すグラフである。

【図4】比較例2の $\tan \delta$ の周期分散を示すグラフである。

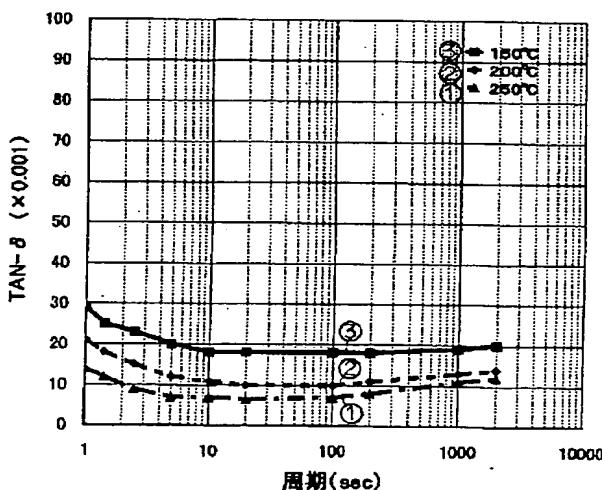
【図5】本発明に係るクッション材を用いた熱プレス方法の一例を示す図である。

【図6】(a)～(1)は、クッション材の具体的な構造例を示す断面図である。

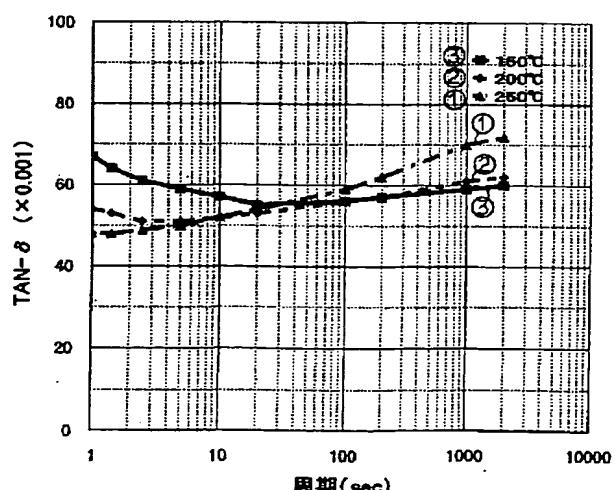
【符号の説明】

- 1 フレキシブルプリント基板
- 2 カバーレイフィルム
- 3, 3' クッション材
- 4, 4' 当て板
- 6, 6' 热盤
- 7 フッ素ゴム
- 8 ガラスクロス
- 9 フッ素樹脂フィルム
- 10 芳香族ポリアミド不織布
- 11 表層材
- 12 芳香族ポリアミドクロス
- 13 ガラスクロスにフッ素樹脂コーティングした層
- 14 ポリイミドフィルム
- 15 アルミニウム板

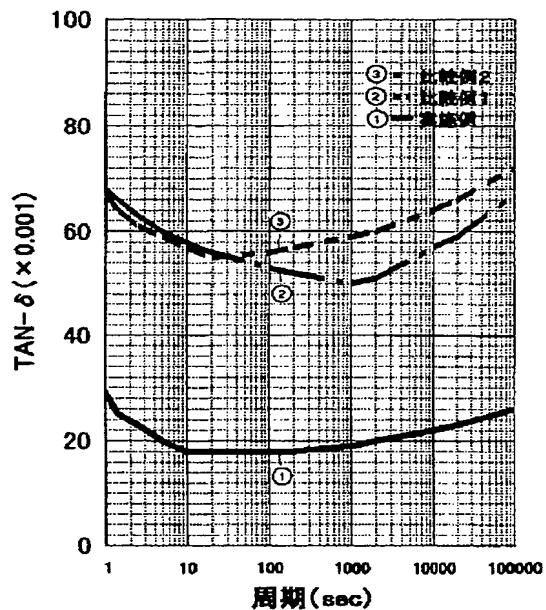
【図2】



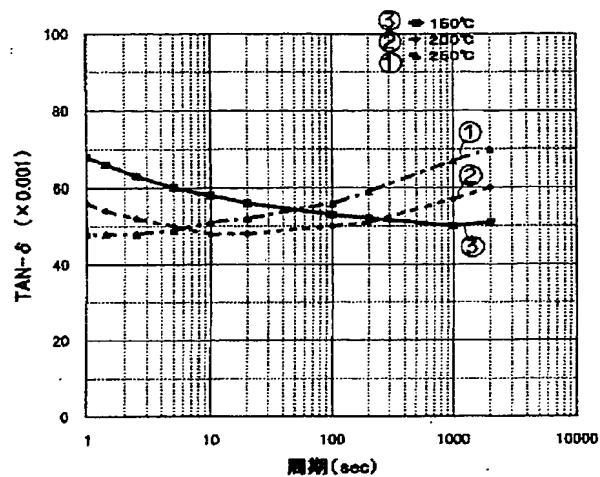
【図3】



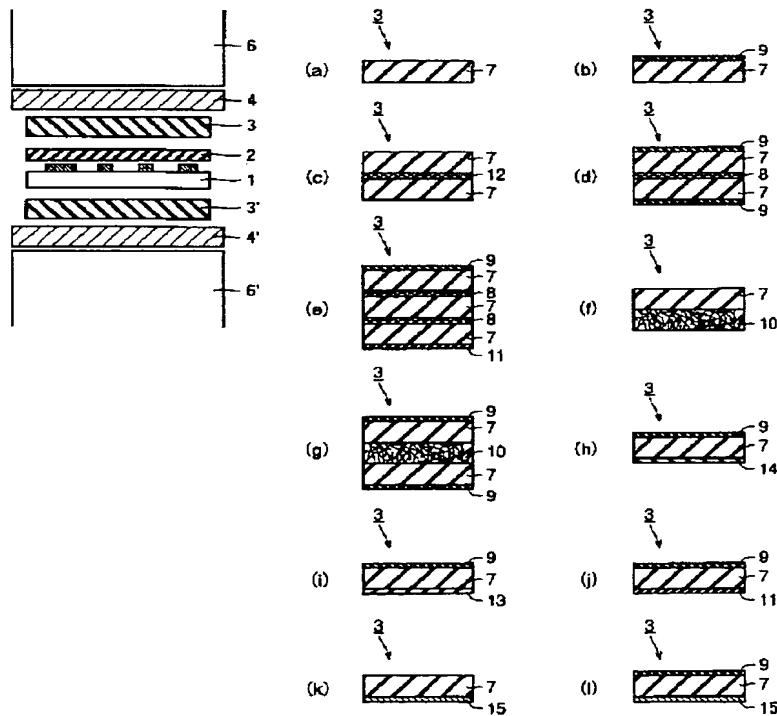
【図1】



【図4】



【図5】



【図6】

フロントページの続き

F ターム(参考) 4F204 AA16 AA45 AB03 AD02 AD05
AD06 AD08 AD16 AF01 AG01
AG03 AH36 ARO6 AR11 FB01
FB11 FB24 FN15 FN17

THIS PAGE BLANK (USPTO)